

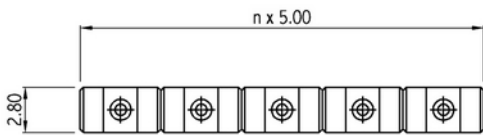
Stiftleisten RM 5,00mm, gerade - Rundkontakte 1,30mm Pin Headers, 5.00mm Pitch, Straight - 1.30mm Round Contacts

Technische Daten / Technical Data

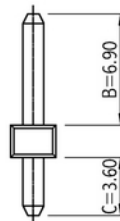
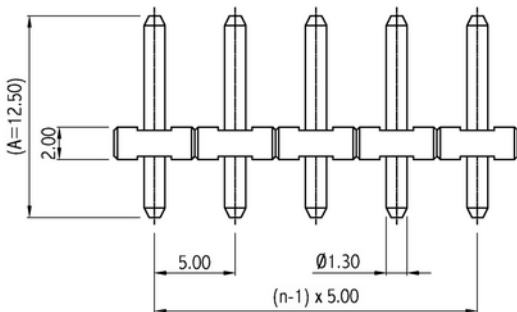
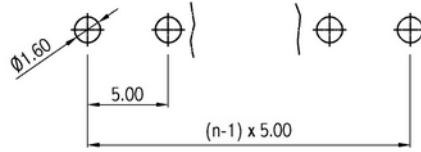
Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Rundstift Ø1,30mm, Kupferlegierung
Contact Material	Ø1.30mm round pin, copper alloy
Lötbarkeit	IEC 60512-12A
Solderability	IEC 60512-12A
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
Contact Resistance	< 20mΩ
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
Insulation Resistance	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit	1,5kV _{AC}
Test Voltage	1.5kV _{AC}
Nennspannung	300V _{AC}
Voltage Rating	300V _{AC}
Nennstrom	10A
Current Rating	10A
Temperaturbereich	-40°C ... +115°C
Temperature Range	-40°C ... +115°C
Verarbeitung	Wellenlötverfahren
Processing	Wave soldering



© W+P PRODUCTS



Recommended
PCB Layout



Series	Contacts*	Pitch	Type	Colour (Optional)*
823	24 01-24	05 5 Raster 5,00mm Pitch 5.00mm	1 1 Stift Male	.. [] Grau Grey 1 Schwarz Black

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** - please replace by your specifications.

Informationen zum Wellen-Lötverfahren Wave Soldering Information

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.
Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.

Empfohlenes Wellenlötprofil:
Recommended wave soldering profile:

